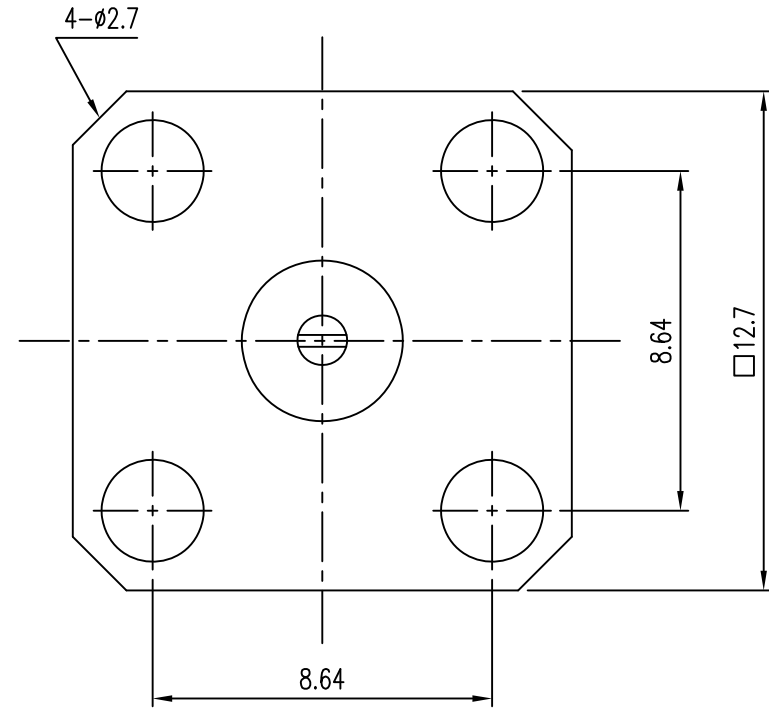
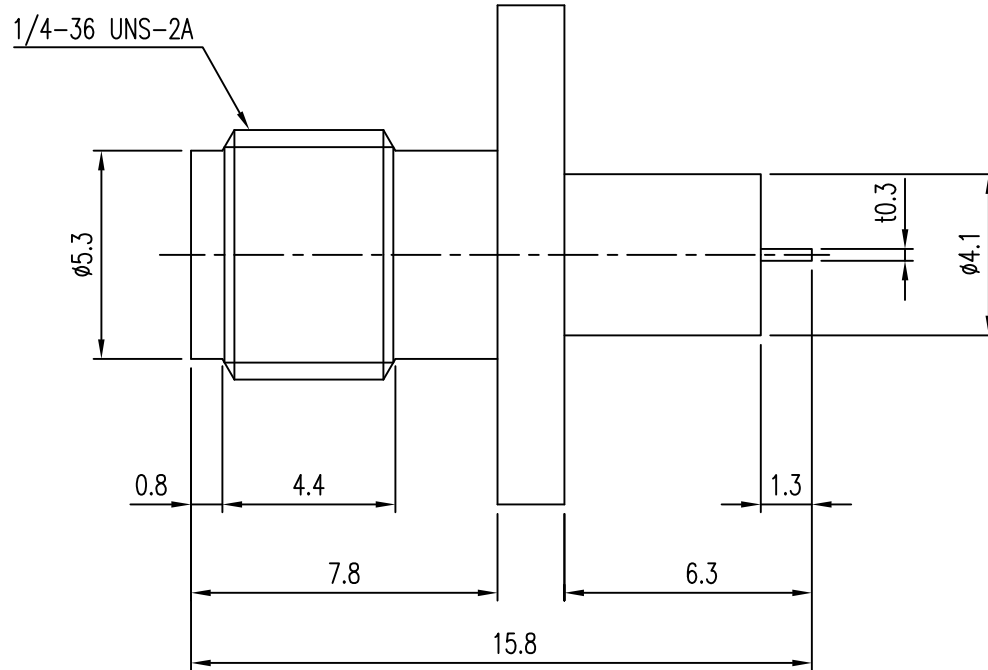


기공 ST											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)											1	절연체 공용화로 인한 코드 변경	은선영	김인철	2020. 12. 24.
ST(개선)											2	[절번No.202101-0002] 직업성 개선으로 인한 포장 수축튜브 사이즈변경 (Ø6->Ø4)	은선영	김인철	2021. 01. 20.



△	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02077-N/1 DIN01502-N/1
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01896-5/1
	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00363-5/1

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2002. 6. 4.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
소수 각도 분수	승인						
	검도						
재질	재도			도명	SJ-R4 4-5-0.3T-1.3		
열처리	작성부서	연 구 소		A4			
보호피막처리	척도 5/1	단위 mm	총량				K314-480-016